# スペースデブリ観測/計測と宇宙デブリセンサの開発

# 松本晴久 (JAXA)、北澤幸人 (JAXA 客員/IHI)、長谷川直 (ISAS/JAXA)

#### 1. はじめに

した[3]。

2003年10月25日、環境観測技術衛星「みど り2号」(ADEOS-II)の太陽パドルの発生電力 が3分間で6kWから1kWまで低下する異常運 用が発生した[1]。この原因究明の結果、ハーネ スへの微小粒子の衝突もその要因の1つとして あげられた[2]。この不具合事故を機にJAXAに おいてデブリに関連する「宇宙環境標準」及び 「デブリ防御標準」制定作業が開始された。衝 突試験等の結果、大きさ100µm~数mmのデ ブリは、宇宙機にクリティカルな故障・障害を 引き起こすことが明らかになったものの、従来 の計測データが乏しいことにより、デブリ衝突 のリスク評価に不可欠な「デブリ衝突頻度」予 測値には2桁に及ぶ不確定性があることが判明

従来のメテオロイドとデブリ計測用のセンサ (ダストカウンタ)では、メテオロイドやデブ リの「衝突」エネルギーを他の物理現象(振動、 プラズマ、電磁波等)に変化することを利用し、 その物理現象を計測する。そのため、計測面積 の大規模化が困難であり、大きさ 100µm~数 mm のデブリの計測には必ずしも適していなか った。また、センサに生じる現象と衝突パラメ ータ(速度、粒径、材質)とを関連付けるため に多くの超高速度衝突試験(パラメータ・サー ベイ)が必要であった。本センサは宇宙機にク リティカルな故障・障害を引き起こすことが予 想されるものの、その軌道上の存在量(衝突フ ラックス)が不明確な 100μm~数 mm 程度の 大きさのデブリの存在量を正確に計測すること に特化して研究開発を行っており、単純な原 理・大面積化の容易さ・少ないパラメータサー ベイを特徴としている[4]。

現在の開発状況について述べる。

# 2. センサの概要

#### 2.1 計測原理

センサは、絶縁性薄膜であるポリイミドフィ

ルム(厚さ 12.5 μ m程度)、ピッチ(空間周期) 100 µ mの銅とニッケルを主成分とする直線状 の導線(以後、検出線と呼ぶ)パターンを形成 する (図 1(a)参照)。例えば 100 μ m程度以上の 有効直径を有するデブリが薄膜に衝突すると、1 本以上の検出線が破断する(図 1(b)参照)。この ような検出線の破断を電気的に検出することに より、デブリの衝突を検知する。機能としては、 「切断された検出線の識別」、「切断された時刻 を特定」を行うことにあり、同時刻に隣り合う 複数本の検出が切断された場合には、それらの 本数を同時切断するだけの大きさのメテオロイ ド&デブリが衝突したと判断でき、メテオロイ ド&デブリのサイズを推定することが可能であ る。なお本原理は(有) QPS と㈱IHI の共同出 願特許を基にしている。



# 図 1 デブリ計測原理概念 (a) 薄膜上の検出線(b) デブリの検出原理

#### 2.2 研究室モデルの試作

図2に研究室モデルを示す。これは、検出原 理の検証、および製造プロセスに関連する問題 を識別するために製造した。このモデルは、セ ンサ部であるフィルムと外側の回路部との接続 に極小ピッチのコネクタを使用している。その ためフィルムはコネクタの幅にあわせて分割さ れている。外側の回路部はマルチプレクサとマ イクロコントローラとから構成され検出線破断 の検知を行う。3項に示すように本センサは正 常に作動することが確認され検出原理の妥当性 は確認できた。この研究室モデル、及び研究室 モデルに基づくセンサは大学の小型衛星上に搭 載される予定である[5][6]。

Sensor unit (sensor area:10cm × 10cm)







 1つのセンサユニットは 1.2cm(幅) x 10cm (長さ)のリ ボン状のフィルム8本から構成される。

2.3 BBM(Bread Board Model)の製作及び試験

研究室モデルによりセンサの原理は確認でき たものの、センサ部の大型化とセンサ部と回路 部の接続の信頼性向上が課題として残っていた。 センサと回路基板を別々に作成し、それを接続 する方法から、フレキシブルプリント基板製造 技術を応用することで、1 枚の大型の「フレキ シブルプリント基板 (FCP)」としてセンサ部と 接続部を一体で製造するという発想の転換を行 った。更に AOI(自動光学検査)を採用するこ とによりセンサ表面全体を検査することが可能 となり、検出線のピッチや線幅の製造誤差を含 めた評価が可能となった。宇宙用の FCP に課せ られる標準的な試験として熱衝撃試験がある。 MIL-STD-202G TEST METHOD 107G, Test Condition B-3 に従い同試験を実施した。温度範 囲は-65°C ~+125 °C で 100 回の熱サイクル

が与えられる。試験前後の比較により BBM が 変化していないことが確認できた。

図3にBBMを示す。BBM 製造に成功すると 共にJAXA 認定用プリント基板技術の延長で製 造できることが確認でき、宇宙開発品と同等の 品質検査・保証体制を維持できる目途がたった。



図 3 BBM 大きさ約 35 cm(幅) x 30 cm(長さ)

#### 3. 超高速度衝突試験

センサの検出原理確認及び性能評価のため、 JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)の二段式軽ガス 銃(図 4)を用い模擬デブリの超高速度衝突試 験を実施した。



図 4 ISAS の二段式軽ガス銃 全長約 7m、左手前がガン部 (発射部)、右奥 がターゲット設置用チャンバ

超高速度衝突試験内容及び試験結果の詳細に ついては参考文献[7]を参照されたい。ここで は概略を記す。プロジェクタイル(模擬デブリ) に SUS304、ガラスを用いた。またプロジェクタ イルの直径は 50µm~516µm、衝突速度は 1.7 ~7.0 km/s、衝突角度はセンサ面に対し 90度(垂 直) から 15 度とした。

図5にセンサに生じた衝突孔(貫通孔)と検出 信号との対応を示す。検出線の破断数に対応し た信号が得られていることがわかる。



図5 衝突孔の検出例

左下:検出信号 (X:断線)、左上:センサ表面、右: 衝突孔拡大図 (試験条件:プロジェクタイル直径 309 μm、材質 SUS、衝突速度 4.65 km/s、衝突角度 90 度)

3.1 衝突角度 90 度(垂直衝突)時の試験結果
 図 6 にプロジェクタイル径に対する衝突孔径
 を示す。なお衝突速度はほぼ一定(5.2 km/s~5.3 km/s)である。



SUS and glass projectiles travelling at 5.2-5.3 km/s

図6 プロジェクタイル径に対する衝突孔径

図 6 から衝突孔径はプロジェクタイル径と強い相関があることがわかる。また、プロジェクタイルの材質(SUS とガラス)による差、試験体(研究室モデルと BBM モデル)での差が殆ど無いことがわかる。

図 7 にプロジェクタイルの衝突速度に対する

衝突孔径を示す。なおプロジェクタイルの材質 は SUS、粒径は 309μm である。





図7 プロジェクタイルの衝突速度に対する衝突孔径

図 7 からわかるように衝突孔径は衝突速度 に依存しない。

上記のことから衝突孔径はプロジェクタイ ルの材質や衝突速度に依存せず、プロジェクタ イル粒径に依存すると判断できる。

図 8 に検出線の破断数と衝突孔径との関係 を示す。破断した検出線の本数が n本の時、衝 突孔径は最小で D<sub>H(Minimum</sub>)、最大で D<sub>H(Maximum</sub>)とな る。なお図中で、pは、検出線のピッチ、dは検 出線の幅である。



D<sub>H</sub>: dia. of perforation hole
n: number of severed strips
d: width of conductive strips
p: pitch of conductive strips

#### 図8 検出線の破断数と衝突孔径

超高速度衝突試験結果と図8の結果とから得 られた検出線の破断本数とその破断本数から得 られるプロジェクタイル径を図9に示す。



図9 破断検出線数に対する算定プロジェクタイル径

検出線が n 本破断したとすると衝突したプロジェクタイルの径は下式のように  $D_p$  (Nominal)を中央値として、最大で  $D_p$  (Maximum)、最小で  $D_p$  (Minimum)となる。

 $D_{P(Maximum)} = 1.39 \times 10^{-1} (np + d + p)^{1.28}$  $D_{P(Nominal)} = 1.39 \times 10^{-1} (np + d)^{1.28}$  $D_{P(Minimum)} = 1.39 \times 10^{-1} (np + d - p)^{1.28}$ 

従って破断した検出線の数から衝突したプロ ジェクタイル(デブリ)の直径が計測誤差範囲 を含めて計測可能であることが確認できた。

#### 3.2 斜め衝突時の試験結果

斜め衝突によって生成された衝突孔の一例を 図10に示す。斜め衝突の場合には、孔の形状は 円形ではなく楕円形である。そのため、各孔の 長径と短径を測定した。図 11 にプロジェクタイ ルのセンサ面への衝突角度に対する衝突孔の短 径を、図12に長径を示す。なお斜め衝突の試験 に用いたプロジェクタイルは直径 309µm の SUS 球、衝突速度は約5km/s(4.8~5.4km/s)であ る。図11からわかるように短径は衝突角度に関 わらず一定で平均約380µmである。図6から 予測される垂直衝突時の衝突孔の直径は約 408 μmであり、斜め衝突時の短径と垂直衝突時の 直径との間に大きさ差異はみららない。従って 短径は衝突角度に依存しないと判断できる。一 方、図12からわかるように長径は衝突角度によ って変化する。幾何学的に衝突角度 $\beta$ で補正(プ プロジェクタイル径を sin (β) で除する) した 結果を図 13 に示す。この図からわるように衝突 角度の情報があれば衝突孔の長径からプロジェ クタイル径を容易に求めることができる。

Uetsuhara ら[8]は100 µmより大きいデブリの 入射仰角(軌道面内に対する角度)は、衛星の 進行方向の±5 度以内である。また、デブリの 入射方位角(軌道面外に対する角度)は、衛星 の進行方向に対し±45 度以内ではあるが、ほと んど全てのデブリは垂直に衝突すると解析して いる。従って、センサは衛星の進行方向面に搭 載し、かつ、センサの検出線の方向が軌道面と 一致するようにセンサを配置することが望まし い。しかしながら、検出線の方向と衛星の進行 方向とのなす角が把握できれば、今回の試験結 果をもとにセンサのデータ(破断した検出線の 本数=プロジェクタイル(デブリ)径)を補正 可能と判断できる



図 10 斜め衝突時の衝突孔の例 (衝突角度:センサ 面に対し 60 度、プロジェクタイル: SUS 球、 直径 309 µm、衝突速度:5.2 km/s)





図 11 衝突角度に対する衝突孔長径



図 12 衝突角度で補正した衝突孔長径に対するプロ ジェクタイル径

# 4. まとめ

JAXA は、軌道上の存在量(衝突フラックス) が不明確な数百µm~数mm程度の大きさのデブ リの存在量計測を目的としたデブリセンサの開 発を行っている。研究室モデル及びBBMを製造 し超高速度衝突試験により計測原理の妥当性を 検証した。またBBMモデルはFCP技術を応用し て大面積のセンサ製造を可能にするとともにセ ンサ部と接続部を一体で製造することが可能と なった。今後、センサの検出回路部のセンサ部 との一体化・フライトモデル化を行い、宇宙機 のリスク評価・信頼性向上、宇宙環境監視・保 全へのタイムリーな情報提供に貢献したい。

## 謝辞

本研究の遂行にあたっては、(有) QPS 研究所、 九州大学花田俊也教授より多くの貴重な支援を 得た。また、超高速度衝突実験の実施にあたっ ては「宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所ス ペースプラズマ共同研究設備」を利用した。関 係各位に深く感謝申し上げます。

# 参考文献

 [1]ADEOS-Ⅱ不具合原因究明チーム、「ADEOS-Ⅱ不具合原因究明概要」第1回宇宙環境シンポ ジュウム(2004年12月) p.84-92

 [2]ADEOS-Ⅱ不具合原因究明チーム、「ADEOS-Ⅱ100W発生電力変動調査」第1回宇宙環境シンポジューム(2004年12月) p.128-135

[3]Fukushige, S., Akahoshi, Y., Kitazawa, Y., Goka, T., "Comparison of Debris Environment Models: ORDEM2000, MASTER2001 and MASTER2005", IHIENGINEERING REVIEW, 40(1), February 2007.

[4] H. Matsumoto, Y. Kitazawa, A. Sakurai, K. Funakoshi, T. Yasaka, Issues related to micro-debris and its measurement, the journal of space technology and science, 24, 2, 2009

[5]QSAT-EOS,<u>http://qsat-eos.aero.kyushu-u.ac.</u> jp/(Last access date: Oct. 30, 2011)

[6] P. Faurel, S. Matsumoto, K. Aso, T. Koura, T. Narumi, Y. Kitazawa, A. Sakurai, M. Cho, Y. Akahoshi, Installation of an Active Debris Sensor on a Small Satellite for In-Situ Space Dust Measurement, The 28th International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Okinawa Convention Center, in Ginowan City, Okinawa Prefecture, Japan, June 5-12, 2011, http://www.ists.or.jp/2011/program/ (Last access date: Oct. 30, 2011)

[7] Y.Kitazawa, H. Matsumoto, T. Hanada,
T.Yanagisawa, A. Karaki, A. Sakurai, K.
Funakoshi, T. Yasaka, S. Hasegawa, M.
Nakamura, IAC-11. A6. 3. 11, 62nd International
Astronautical Congress (IAC), 3-7 October
2011, Cape Town, South Africa.

[8] M. Uetsuhara, T. Maniwa, T. Hanada, Y. Kitazawa, Confidence Evaluation Method for Orbital Debris Flux Mode, Aerospace Technology (KOKU-UTYUU-GIXYUTSU), Vol. 10, 2011, pp. 67-73.